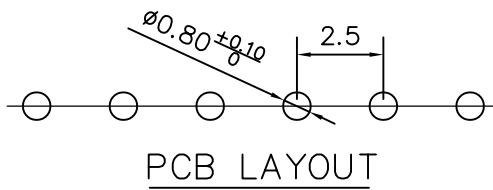
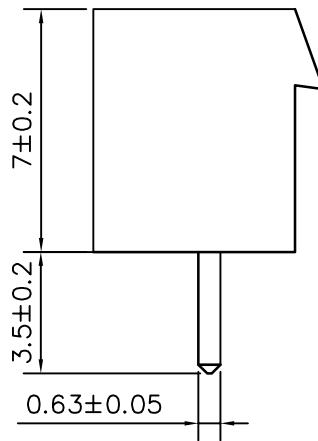
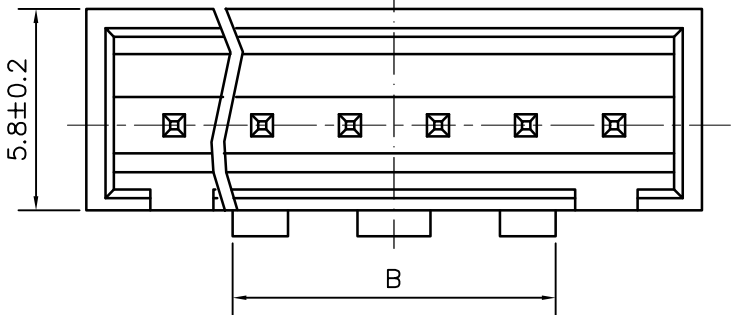
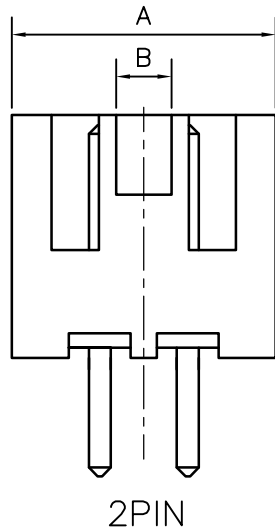
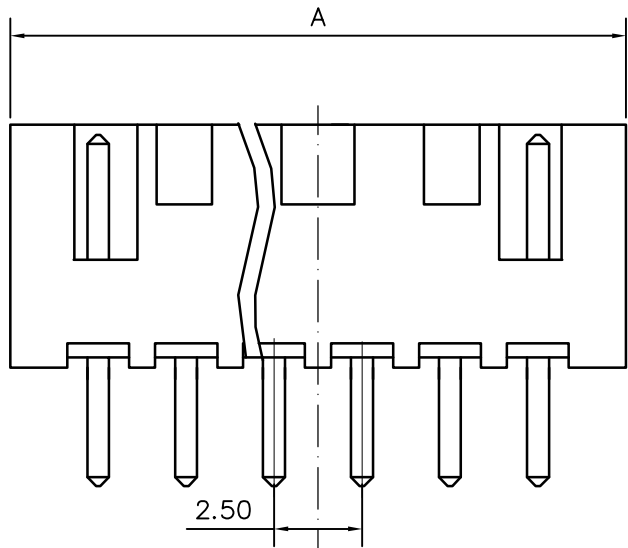


标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

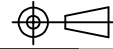
Pin	DIM A	DIM B
2	7.50	2.60
3	10.00	2.60
4	12.50	3.60
5	15.00	6.30
6	17.50	8.80
7	20.00	11.30
8	22.50	13.80
9	25.00	16.30
10	27.50	18.80
11	30.00	21.30
12	32.50	23.80
13	35.00	26.30
14	37.50	28.80
15	40.00	31.30
16	42.50	33.80



技术要求:

适应基板厚度: 1.2mm~1.6mm
温度范围: -25℃~85℃
额定电压: 250V AC/DC
额定电流: 3A
接触电阻: ≤0.01Ω
绝缘电阻: ≥1000MΩ
耐 压: 1000V AC/minute

2	插针	铜	镀锡	
1	基座	PA66	白色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

 深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	针 座	
		料 号 PART NO	HC-XHB-10A-TW	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1	
X.X ±0.35	X' ±3.00'	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW
X.XX ±0.25	X.X' ±2.00'	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED
X.XXX ±0.15	X.XX' ±1.00'	版 本 REV	A	批 准 APPROVE
		制 图 DRAW	AhYe	夏 操 云
		审 核 CHECKED	夏 操 云	赵 亮 亮
		批 准 APPROVE	赵 亮 亮	

